

- 1. *Размеры для справок
- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз.21,33,35,53,61 устанавливать до упора в плату.
- 5. Установку поз.39,41,43,45,55,57 производить по ГОСТ29137-91 вариант 140.02.0204.00.00.
- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- 7. Остальные TT по ОСТ4.ГО.070.015

					ПБКМ.426439.0	01	1-[123	СБ
0						Ли	пера	Масса	Масштаδ
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Плата КСЗ 02v3				
Разр	σαδ.	Щеблыкин М.В.	used	29.01.15	11/141114 NC3 UZV3				
Проц	В.	Вершинин А.С.	B	29.01.15					
T.KO	нтр.				Сборочный чертеж	Лис	<i>.</i> ///	Лис	moß 1
H.KO	нтр.	Назаренко А.Н.	StoA	29.01.15			000	"Прософп	п-Системы"
Утв) <u> </u>	Чирков А.Г.							

Nº		Наимено	вание		Корпус	Кол.	Поз.		Приме	чание
										
1	Chone	эчный чертеж								
		лчный чертеж 1.426439.001-02				1				
	TIDINIV	1.420433.001-02	.5 160.0							
		ДЕТАЛ	7И							
3	Плат	а печатная								
	KSZ_0	12v3				1				
		ПРОЧИЕ ИЗ	<u>зд</u> елия							
		7								
		<u>Диоді</u>	<u> </u>							
5	LL414	Q			MiniMELF	4	VD1,VD10-VD12			
	LL414	0			IVIIIIIIVILLE	4	VD1, VD10-VD12			
7	Cyane	ccop SM6T6V8C	^Δ 6 8B							
		правленный	.A 0.0D		DO-214AA	2	VD2,VD3			
	COYTTO	mpaosieriiroid			20 22		102,103			
9	Супре	ccop SM6T30CA	\ 30B							
		правленный			DO-214AA	10	VD6-VD9,VD15,VD16,VD1	9-VD22		
	,	·					, , ,			
11	Супре	ccop SMBJ300C	A 300B							
	двуна	правленный			DO-214AA	8	VD4,VD5,VD13,VD14,VD1	7,VD18,VD23		
							,VD24			
		<u>Конденса</u>	<u>торы</u>							
15	чип 1.	206 NPO 50B 100	ОпФ ±5%		1206	1	C4			
17	чип 1.	206 X7R 50B 100	00πΦ ±10%	6	1206	5	C3,C8-C11			
19	чип 1.	206 X7R 50B 0.1	мкФ ±10%	<u> </u>	1206	4	C1,C2,C12,C13			
21		22C3224M X2 30	05VAC 0.22	?мкФ		_	05.07.044			
	20% E	PCOS			2 pins	4	C5-C7,C14			
25	Onn	nnaa C2\/\\ 1 254	1 E ON 4 D O N	1	SMD 6	2	AV/1 AV/2			
25	Ulimo	реле G3VM-351	LE UIVIKUN	<i>'</i>	SMD_6	2	AV1,AV2		 	
			<u> </u>				<u> </u>		<u> </u>	1
0						ПС	KM.426439.00	01 000	\cap	
	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		ΙID	NIVI.420433.00	11-023	UI I	
Разра		щеблыкин М.В	West	29.01.2015				Лит.	Лист	Листов
Пров		Вершинин А.С.	B	29.01.2015	_		• KOO 00-0		1	3
			12		I IJ	nam	a KC3 02v3			
Н.кон	тр.	Назаренко А.Н.	staA	29.01.2015					000 m.Cucn	20141.1
Утв.		Чирков А.Г.				Спец	цификация	«Прософі	m-Guch	ICIVIDI»

29	Переключатель SmWDL-02				
	DIPTRONICS	SMD_4	5	<i>S1-S5</i>	
	<u>Разъемы</u>				
33	231-546/001-000 WAGO				
	(231-576/001-000 WAGO)	16 pins	2	X1,X2	
35	DIN 44 C42 2*22 C4 A4D			, v2	
33	DIN 41612 3*32 64 MR	64 pins	1	X3	вилка угловая
	<u>Резисторы</u>				
39	1Bm 10Ом MF-1 ±5%	2 pins	1	R22	
41	1Вт 430Ом MF-1 ±5%	2 pins	2	R23,R26	
43	1Вт 750Ом MF-1 ±5%	2 pins	2	R24,R25	
45	1Вт 1кОм MF-1 ±5%	2 pins	3	R3,R4,R21	
47	чип 1206 1.5кОм ±5%	1206	2	R19,R20	
49	чип 1206 2.2кОм ±5%	1206	2	R17,R18	
51	чип 1206 4.7кОм ±5%	1206	2	R13,R14	
31	9411 1200 4.7KOM 15%	1200	2	h15,h14	
52	чип 1206 10кОм ±5%	1206	2	R15,R16	
	7411 1200 1011011	1200		113)1110	
53	SQM 5.1кОм 5Bm ±5%	2 pins	4	R7-R10	
55	1Вт 10кОм MF-1 ±5%	2 pins	2	R29,R30	
57	1Bm 150кОм MF-1 ±5%	2 pins	2	R1,R2	
61	Реле D3212 FX2 24VDC AXICOM				
	(G6S-2-24DC OMRON)	8 pins	1	K1	
	I.	1		<u> </u>	l

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
n				

Лист регистрции ревизий СП

		лист ре	егистрции ревизии. Сп	
Nº	№ замененных	Дата	Краткое содержание и причина внесения	
ревизии	(измененных) страниц	ревизии	изменений	Примечание
0	вновь	29.01.15	На замену «Плата КСЗ KSZ_02v3 (СП)». Добавлена поз.52, в нее перенесены R15 из поз.49 и R16 из поз.51.	траже тапас

Лист регистрции ревизий СБ

	Nº	<i>,</i>	Pedompada pedadaa GB	
	замененных			
Nº	(измененных)	Дата	Краткое содержание и причина внесения	_
ревизии	страниц	ревизии	изменений	Примечание
0	вновь	29.01.15	На замену «Плата КСЗ KSZ_02v3 (СБ)».	

0				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.426439.001-023 СП

